

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Ассортимент продукции включает следующие модели:

- 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
- Защелка верх / защелка вниз;
- Технология пайки ТНТ или ТНК
- Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и печатными площадками для экранирования
- Категория эксплуатационных характеристик от кат. 3 до кат. 6
- Упаковка лоток (ТҮ) или рулон (лента на катушке, RL)
- Совместимость с модульным разъемом RJ45 в соответствии со стандартами ANSI/TIA-1096-A и IEC 60603
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В пер. тока, среднеквадратичное значение (2250 В пер. тока, амплитудное значение) в соответствии со стандартом IEEE 802.3
- Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В перем. тока (амплитудное значение) или ≥ 1500 В пост. тока в соответствии со стандартом с IEC 60603

Особенности и преимущества:

• Расширенный диапазон температур: от -40 до +85 °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик

- Слой золота повышенной прочности (30 мкм) для улучшения защиты от коррозии
- Расстояние по меньшей мере 0,3 мм обеспечивает отличный результат пайки

Основные данные для заказа

| Исполнение | Штекерный соединитель печатной платы, Ште- керы RJ45, Cat. 5е , Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, Фиксатор — оп- ция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 3080 µ" Ni /≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Таре |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>1455220000</u> |
| Тип | RJ45C5E S1U 0.9N4N RL |
| GTIN (EAN) | 4050118261516 |
| Кол. | 200 Шт. |
| Упаковка | Tape |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| Глубина | 16,6 мм | Глубина (дюймов) | 0,654 inch |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 15,19 мм | Высота (в дюймах) | 0,598 inch |
| Высота, мин. | 13,41 мм | Ширина | 16,41 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,646 inch | Масса нетто | 0,009 g |

Упаковка

| Упаковка | Tape | Длина VPE | 370 мм |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| VPE c | 363 мм | Высота VPE | 116 мм |
| Диаметр катушки с лентой Ø (A) | 330 mm | Поверхностное сопротивление | $Rs = 10^9 - 10^{12} \Omega$ |

Системные характеристики

| LED | Нет | Вид защиты | IP20 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Вид соединения | Соединение под пайку для поверхностного мон- | Выводы для экранирования | |
| | тажа | | нет |
| Длина контактного штифта (I) | _ | Допуск на расположение выводов под | |
| | 3,5 мм | пайку | ± 0,1 мм |
| Категория | | Категория эксплуатационных характе- | |
| | Cat. 5e | ристик | Cat. 5e |
| Количество контактных штырьков на | | Количество полюсов | |
| полюс | 1 | | 8 |
| Компланарность: | 100 μm | Материал экрана | Сплав медный |
| Монтаж | | Монтаж на печатной плате | Соединение под пайку для поверхностного мон- |
| | 8-жильный | | тажа |
| Поверхность экрана | никелированный | Размеры выводов под пайку | восьмиугольный |
| Серия изделия | | Техпроцесс пайки | Пайка оплавлением |
| · | Данные OMNIMATE - мо- | · | сквозных отверстий |
| | дульный штекер RJ45 | | (Reflow), Пайка вручную |
| Угол вывода | 90° | Фиксатор — опция | сверху |
| Циклы коммутации | 750 | Шаг в дюймах (P) | 0,05 " |
| Шаг в мм (Р) | 1,27 мм | Экранирование | Да |

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Электрические свойства

| PoE / PoE+ | согласно IEEE 802.3at | Номинальное напряжение | 125 V |
|--|-----------------------|--|-------------------|
| Номинальный ток | 1,5 A | Прочность изоляции | ≥ 500 MΩ |
| Электрическая прочность, контакт / контакт | 1000 B DC | Электрическая прочность, контакт / экран | 1500 В пост. тока |

Справочный листок технических данных



RJ45C5E S1U 0.9N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Данные о материалах

| Изоляционный материал | PA 9T | Цветовой код | черный |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 | Группа изоляционного материала | II |
| Сравнительный показатель пробоя | | Прочность изоляции | |
| (CTI) | ≥ 500 | | ≥ 500 MΩ |
| Moisture Level (MSL) | 1 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Основной материал контактов | Фосфористая бронза | Материал контакта | Сплав меди |
| Поверхность контакта | | Структура слоев штепсельного конта | K- |
| | Золото поверх никеля | та | 3080 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au |
| Температура хранения, мин. | -40 °C | Температура хранения, макс. | 85 °C |
| Рабочая температура, мин. | -40 °C | Рабочая температура, макс. | 85 °C |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC002637 | ETIM 7.0 | EC002637 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |

Сертификаты

| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| Одобрение / сертификат / докумен | ТО |
|----------------------------------|--|
| соответствии | Certificate of Compliance |
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |



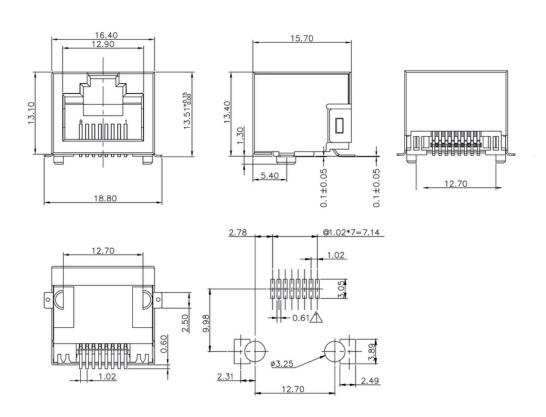
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

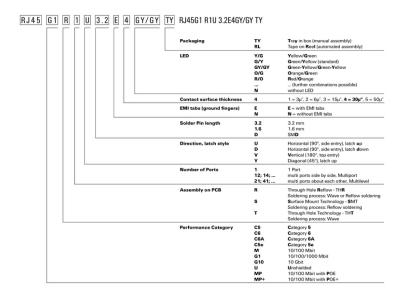
www.weidmueller.com

Изображения

Преимущества изделий



Suitable for all soldering processes SMT, THT or THR



Условные обозначения

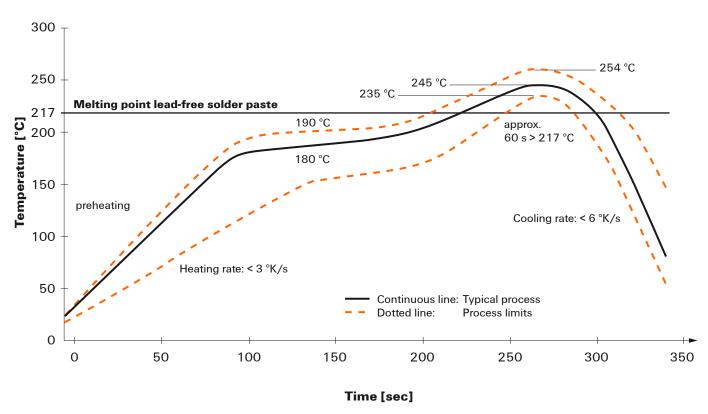


Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- · Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- · Maximum heating rate
- · Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3$ K/s. In parallel the solder paste is ,activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at \geq -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.